

وصف المنتج

IC أفضل معجون لحام (قصدير) هو الخيار الأفضل لإعادة تشكيل كرة ، أفضل علامة تجارية أصلية ، التحقق من الجودة

SMD IC التطبيق: يمكن استخدامها لأجهزة الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر / الهاتف المحمول / الأجهزة المنزلية ، وأدوات لمستوى رفاقة إصلاح و خط تصنيع الإلكترونيات ، BGA IC وإصلاح

معلمة التكنولوجيا

B
E
S
J
C
7
5

ق
ك
و
ي
ط
ب
ث
ج
د
هـ
ز
ح
ط
ظ
ة
:
0
.
3
%
/
|
ل
ن
س
س
:
0
.
7
%

2
2
6
ة
2
2
0
ط

ط
ق
م
ة
و
ة
2
5
م
4
5
ك
و
ق
ك
ر
ق
خ
د
ي
ر
ل
ج
س
ي
م
ا
ن
:

٤٤
ش
ل
م
س
ر
ق
ر
ق
ط
د
ر
:
8
9
م
٤٤
ل
ر
م
م
د
ر
:
...

5
ر
ك
ة
ز
خ
ك
و
ة
و
ا
ل
ة
.
ر
:
د
: G
N
P
C

SOLDER PASTE

Lead-free High temperature



500g

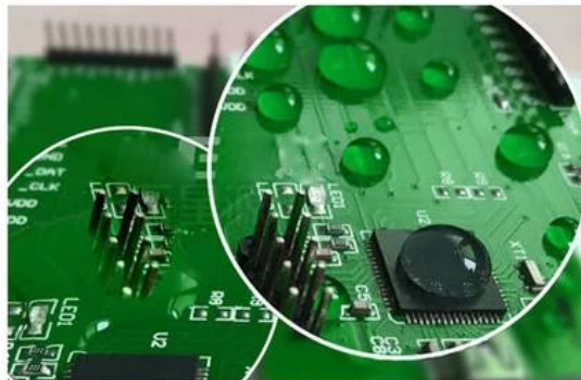
Low residue / Rapid welding / lead free / Solder spot bright / Ag

Product Usage

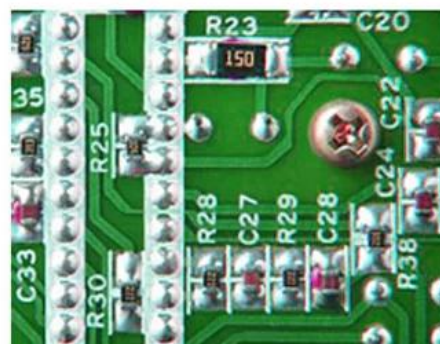
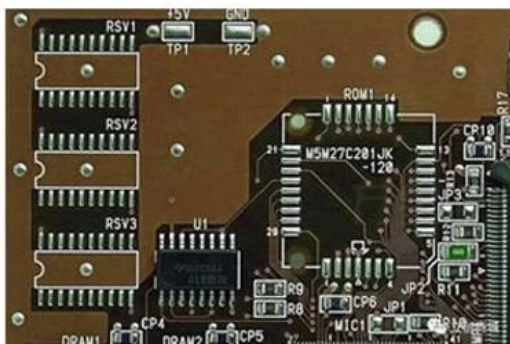


MODEL	BST-705
SHELF LIFE	6 months
INGREDIENT	Sn99/Ag0.3/Cu0.7
WEIGHT	500g
MELTING POINT	217°C

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue

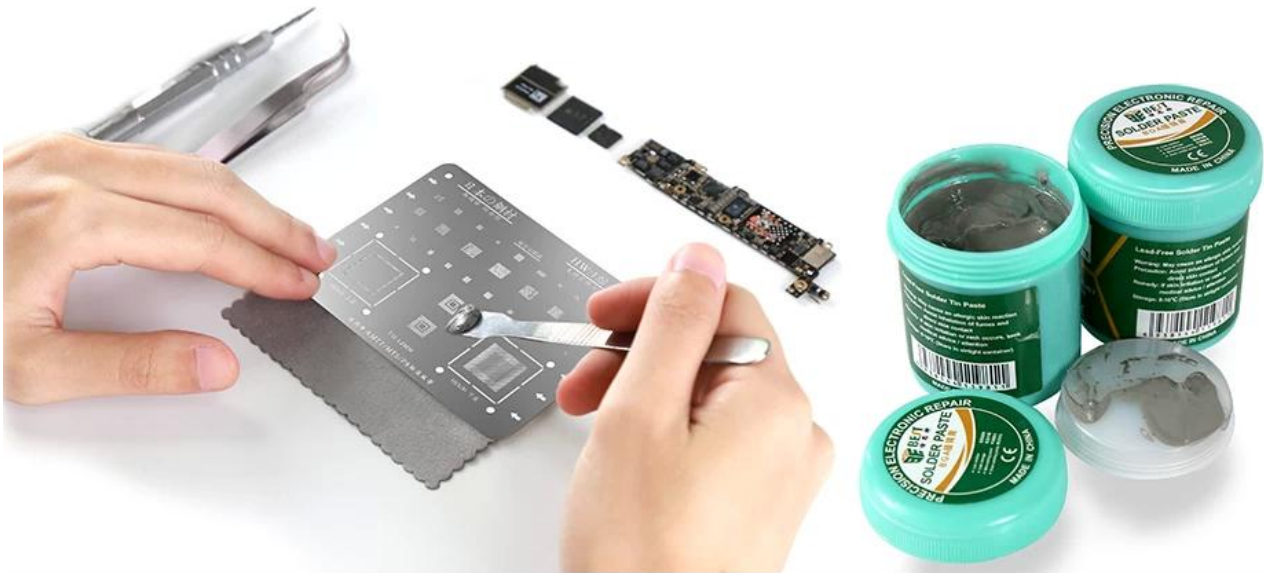


Welding requirements for a wide range of products



TESTING EFFECT

UNIFORM SOLDER JOINT
MEDIUM TEMPERATURE MELTING POINT



PRODUCT SIZE



63.0MM



75MM

52MM

